

بررسی پوشش‌های چند مرحله‌ای اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی بر روی تیتانیوم برای کاربردهای پزشکی

* سمیرا احمدنیا^۱، سپیده علی‌اصغری^۲، محمد قربانی^{*}^۲

- ^۱ کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف.
- ^۲ پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف.
- ^۳ استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف.

* نویسنده مسئول: ghorbani@sharif.edu

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

چکیده

در این مطالعه تأثیر تعداد مراحل پوشش دهی بر مورفلوژی و خواص پوشش ایجاد شده بر روی تیتانیوم خالص تجاری توسط روش اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی با جریان مستقیم مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش دهی به صورت دو مرحله‌ای و در دو الکتروولیت سیلیکاتی و کلسیم فسفاتی انجام گرفت. تأثیر مرحله دوم پوشش دهی بر مورفلوژی و ترکیب شیمیایی، فازهای موجود در پوشش و مقاومت به خوردگی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به طیف‌سنجی توزیع انرژی (EDS)، پراش اشعه ایکس (XRD) و آزمون پلاریزاسیون خطی بررسی شد. در پوشش دو مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی، با توجه به کم بودن ضخامت لایه سیلیکاتی و بیشتر شدن تبادل الکترون از زیرلایه، ولتاژ اعمالی در مرحله دوم کمتر بوده و منجر به کوچک‌تر شدن حفرات درنهایت بهبود خواص خوردگی پوشش نسبت به حالت تک مرحله‌ای می‌گردد، درحالی که در پوشش دو مرحله‌ای کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی به دلیل ضخامت بالای لایه کلسیم فسفاتی و به کارگیری ولتاژ بالاتر در مرحله دوم، حفرات درشت‌تر شده و مقاومت به خوردگی پوشش کاهش یافته است.

کلمات کلیدی: اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی، دو مرحله‌ای، تیتانیوم، مقاومت به خوردگی، پوشش زیست‌سازگار؛

Investigation of Sequential Plasma Electrolytic Oxidation Coatings on Titanium

S. Ahmadnia¹, S. Aliasghari², M. Ghorbani^{3*}

¹ M.Sc., Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology.

² Post-doctoral research associate, Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology.

³ Professor, Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology.

* Corresponding Author: ghorbani@sharif.edu

Submission: 2016, 10, 05 Acceptance: 2017, 04, 16

Abstract

The study employed sequential DC plasma electrolytic oxidation on morphology and behavior of coatings on CP titanium. The coatings formed in two steps first in silicate, next in calcium phosphate. The influence of second step coating in silicate and calcium phosphate electrolytes on morphology, phase structure and corrosion behavior were studied using SEM followed by EDS, XRD and polarization. Due to low thickness coating in silicate electrolyte and increasing applied Voltage, coatings formed in calcium phosphate have a low size porosity compare to coating formed in silicate electrolyte and in turn revealing an improvement in corrosion resistance. Unlike coatings formed first in calcium phosphate then in silicate electrolyte, the size of porosity increased and corrosion resistance has been decreased.

Keywords: Plasma electrolytic oxidation (PEO); Two-Step; Titanium; Corrosion resistance; Biocompatible coating;

بعد از انجام فرآیند PEO در الکتروولیت قلایی، در مرحله دوم با استفاده از اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی در الکتروولیت اسیدی شامل ترکیبات زیرکونیاپی (K_2ZrF_6) لایه پوشش جدیدی ایجاد کردند. برخی دیگر از محققان نیز با به کارگیری روش اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی در مرحله دوم، مکانیزم رشد پوشش PEO، مورفولوژی و خواص بدست آمده از پوشش‌ها به روش تک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای را موردنبررسی قرار دادند [۲۰-۲۳]. ماتیکنا و همکارانش [۱۷] مکانیزم رشد پوشش بر روی فویل تیتانیوم به روش PEO دوم مرحله‌ای در الکتروولیت‌های سیلیکاتی و فسفاتی را با استفاده از ردیابی نحوه توزیع حنادر اصلی هر الکتروولیت (سیلیسیم و فسفر) موردنبررسی قرار دادند. بررسی توزیع حنادر سیلیسیم و فسفر در پوشش ایجاد شده از روش دوم مرحله‌ای ابتدا در الکتروولیت سیلیکاتی و سپس الکتروولیت فسفاتی نشان داد که حين آندازینگ دوباره نمونه از قبل پوشش‌دهی شده، پوشش جدید که توسط حضور فسفر قابل تشخیص است، اساساً در نزدیکی سطح فلز تشکیل یافته است به گونه‌ای که حدود ۳۰-۴۰٪ ماده جدید نزدیک سطح پوشش و حدود ۶۰-۷۰٪ آن در فصل مشترک پوشش - فلز قرار دارد. نتایج مشابه برای پوشش‌دهی ابتدا در الکتروولیت فسفاتی و سپس سیلیکاتی نیز مشاهده شد. افزایش ضخامت پوشش در محله‌ای جرقه زده و به صورت موضعی رخداده است و بقیه نواحی پوشش تا زمان توسعه جرقه‌ها به این مناطق بدون تغییر باقی می‌مانند.

عباسی و همکارانش [۱۶] با استفاده از روش PEO دوم مرحله‌ای (مرحله اول در الکتروولیت سدیم فسفاتی و مرحله دوم در الکتروولیت کلسیم فسفاتی) پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتایت - اکسید تیتانیوم، دارای مورفولوژی به هم پیوسته ایجاد کردند که در بهبود خواص زیستی مؤثر است.

در این پژوهش، با استفاده از فرآیند PEO با جریان مستقیم، دو مرحله پوشش، ابتدا در الکتروولیت سیلیکاتی و سپس کلسیم فسفاتی بر روی زیرلایه تیتانیوم در مدت زمان ۱۵ دقیقه اعمال شده و مورفولوژی، ضخامت، ترکیب شیمیایی و فازی و خواص خوردگی در محلول شیوه‌سازی شده بدن موردنبررسی قرار گرفت.

۲- روش تحقیق

در این مطالعه از ورق تیتانیوم خالص تجاری گردید ۲ با ضخامت حدود ۳ میلی‌متر به عنوان زیرلایه برای پوشش‌دهی استفاده شد. ترکیب شیمیایی ورق تیتانیومی مورداستفاده توسط طیف‌سنجی نش瑞 تعیین شد که در جدول ۱ نتایج آن نشان داده شده است.

۱- مقدمه
 آلیاژهای تیتانیوم به دلیل خواصی مانند نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت به خوردگی مناسب، رفتار مکانیکی و زیست‌سازگاری قابل قبول، در بسیاری از صنایع مانند هواپضا، دریابی، بیودارویی و... به کار می‌روند. غالباً در دمای محیط لایه اکسید نازکی به ضخامت ۱۰-۱۵ نانومتر بر روی سطح فلز تیتانیوم تشکیل می‌شود اما با رهای تماسی، این لایه نازک را تخریب کرده و سبب ایجاد خوردگی می‌شود لذا کاربردهای گسترده این فلز به دلیل دارا بودن مقاومت به سایش پایین و ضریب اصطکاک بالا محدود می‌شود [۱].

زیست‌سازگاری ایمپلنت‌های دندانی از جنس تیتانیوم بسیار وابسته به خواص سطحی از قبیل ساختار، مورفولوژی و ترکیب لایه اکسیدی موجود بر روی سطح است [۲]. تحقیقات نشان داده است که پاسخ بیولوژیکی ماده ایمپلنت در بدن و نیز اتصال ایمپلنت و بافت به یکدیگر، تحت تأثیر تخلخل و ترکیب شیمیایی سطح ایمپلنت است [۳]. سند بلاست، اج کردن با اسید، اسپری پلاسمای، غوطه‌وری در مایع فیزیولوژیکی، سل ژل، رسوب‌دهی الکتروفرتریک و آندازینگ، پراستفاده‌ترین تکنیک‌های تجاری جهت ایجاد لایه زیست‌فعال بر روی سطح ایمپلنت و در نتیجه بهبود خواص اشواپتکریشن (فرآیند الیام استخوان و تشکیل استخوان جدید) ایمپلنت‌های تیتانیومی می‌باشند [۴]. اخیراً، فرآیند اکسیداسیون میکروآرک^۱ یا اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی^۲ برای اصلاح سطح تیتانیوم ارائه شده است. روش اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی یک روش الکتروشیمیایی بوده و لایه‌های سرامیکی در ولتاژهای بالا ایجاد می‌کند [۵، ۶]. در این فرآیند به دلیل میدان الکتریکی قوی بین آند و کاتد، یون‌های موجود در الکتروولیت و زیرلایه در واکنش‌ها شرکت می‌کنند و منجر به تشکیل پوشش اکسیدی در سطح آند می‌شوند. به عنوان مثال الکتروولیت‌هایی که شامل گلیسروفسفات (GP) و کلسیم استرات است منجر به تشکیل اکسید آندی متخلخل و چسبنده که ترکیب آن شامل Ca و P است، می‌گردد [۶]. استفاده از این روش برای افزودن Si به اکسید تیتانیوم نیز موردنوجه قرار گرفته است. سیلیسیم تراکم استخوانی و تکثیر سلول‌های استخوان‌ساز را افزایش می‌دهد [۷-۱۱].

یکی از ویژگی‌هایی که به تازگی در فرآیند اکسیداسیون الکتروولیتی پلاسمائی مورد توجه قرار گرفته است، فرآیند پوشش‌دهی چندمرحله‌ای است. تاکنون روش PEO دوم مرحله‌ای و پوشش‌های چندلایه‌ای در پژوهش‌های مدودی استفاده شده است. عین خواه و همکارانش [۱۲] به منظور بهبود چسبندگی و خواص خوردگی پوشش PEO بر روی آلباز منیزیم AZ31

بررسی سنج مدل EMD-1500-311 با دقت ۰/۰۲ میکرون ندازه‌گیری شد. برای بررسی مورفوولوژی و بررسی عنصری از میکروسکپ الکترونی روبیشی (SEM) مدل Mira Tescan مجهز به آشکارساز EDS استفاده شد. فازهای موجود در پوشش PEO توسط روش پراش اشعه ایکس (XRD) تعیین شدند. این آزمون با مقدار ۷۰ درجه و سرعت روبیش ۰/۰۲ درجه بر دقیقه انجام شد. از ۴۰ تا ۷۰ درجه ایکس پوشش را در دستگاه D4ENDEAVOR, Bruker مورد استفاده قرار دادند. این آزمون با مقدار ۱/۵۴۰۵۶ A° (Cu K_α) است.

مقاومت به خوردگی پوشش‌های PEO توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیوپولامیک و با استفاده از دستگاه Autolab PGSTAT 302N تعیین گردید. در این روش از الکترود فولاد زنگ‌زن ۳۱۶ بد عنوان الکترود مقابل، الکترود کالومل اشباع بد عنوان الکترود مرجع و محلول شبیه‌سازی شده بدن (SBF) با pH ۷/۴ در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد بد عنوان محیط خورنده استفاده شد. محلول SBF با توجه به مراحل رانده شده توسط کوکوپرو و همکارانش [۲۱] تهیه شد که ترکیب آن در جدول ۳ ارائه شده است. محدوده ولتاژ از -۰/۴ تا ۰/۰۵ ولت مثبت به پتانسیل مدارباز و سرعت روبیش ۱ mV/Sec است. نمونه‌ها قبل از انجام آزمون پلاریزاسیون، به منظور رسیدن به

برای پوشش دهی دو الکتروولیت قلیایی پایه سیلیکات و پایه کلسیم - فسفات بکار برده شد. شرایط پوشش دهی در جدول ۲ ارائه شده است. زمان پوشش دهی تمام نمونه ها ۱۵ دقیقه است. نمونه ها در ابعاد $3\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ برش داده شدند و قبل از پوشش دهی با استفاده از سباده های ۳۲۰ تا ۱۵۰۰ سطح آنها آماده سازی شده و به مدت ۱۵ دقیقه در ماوراء صوت (اولتراسونیک) با قدرت ۸۰ وات چربی گیری شدند و پس از شستشو با آب مقطر در یار تقطیر در جریان هوای گرم خشک شدند. برای انجام فرایند PEO از منبع تقدیم جریان مستقیم باحالت ولتاژ ثابت با بیشینه ولتاژ خروجی ۴۰۰ ولت و حداقل جریان ۵ آمپر، استفاده شد. از توری فولاد زنگ نزن ۳۰۴ به صورت استوانه ای به قطر ۷ سانتی متر و سطح کل ۲۶۴ سانتی متر مربع، به عنوان کاتد و یک سیستم آنگرد مسی برای خشک کردن محلول و کنترل دما در دمای محیط استفاده شد.

هدایت محلول ها در دمای $25^{\circ}\text{C} \pm 0.1$ درجه سانتی گراد، توسط هدایت سنج دیجیتالی MARTINI مدل Mi 170 Bench Meter که توسط محلول ۰.۱ M KCl کالیبره می شود، اندازه گیری شد. ضخامت پوشش ها، با استفاده از دستگاه ضخامت سنج Fisher مدل Dual Scope MP40 و زیری سطح پوشش ها به وسیله دستگاه

جدول ۱- ترتیب شیمیایی آلیاژ تیتانیوم خالص تجاری گردید ۲

Ni	Si	Mn	Nb	Cu	Fe	V	Cr	Al	Ti	عنصر
<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۲	<۰/۰۰۴	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۳	<۰/۰۰۳	۰/۰۱	۰/۰۰۲	باقيماده	درصد وزنی

جدول ۲- شرایط پوشش دهنده در محلول سیلیکات (S). کلسیم فسفات (Cap) و دومرحله‌ای سیلیکاتی کلسیم فسفاتی (Cps و ScP)

*: سیلیکات، C: کلسیم، P: فسفات

شده و ظاهری نارنجی رنگ با توزیعی کاملاً یکنواخت پیدا می‌کند. آزاد شدن شدید گاز نیز با وقوع جرقه‌ها همراه است. در صورت تغیر الکتروولیت، زمان بیشتر و رسیدن ولتاژ به ولتاژ نهایی (حدود ۳۰۶ ولت) جرقه‌ها درشت‌تر و تعداد آن‌ها کمتر شده و به صورت طولانی مدت و موضعی در برخی مناطق قرار دارند. در مرحله دوم پوشش دهی به دلیل مقاومت ناشی از حضور لایه اول، تماس کمتر الکتروولیت با زیرلایه لذا حضور یون‌های کمتر در حین فرآیند و کم بودن هدایت الکتروولیت مرحله دوم در مقایسه با الکتروولیت مرحله اول، برای شروع جرقه در مرحله دوم به ولتاژ بیشتری نیاز داریم که این ولتاژ V_{c2} (ولتاژ شروع جرقه) حدود ۲۲۰ ولت آغاز شده که مرحله دوم (الکتروولیت کلسیم فسفاتی) است.

متمنی T در نمونه پوشش دهی شده به روش PEO در الکتروولیت کلسیم فسفاتی در مرحله اول و سپس در الکتروولیت سیلیکاتی در مرحله دوم (CPs) با متمنی پوشش SCp (شکل ۱) مشابه بوده با

پایداری به مدت یک ساعت درون محلول SBF خوطه‌ور شدند.

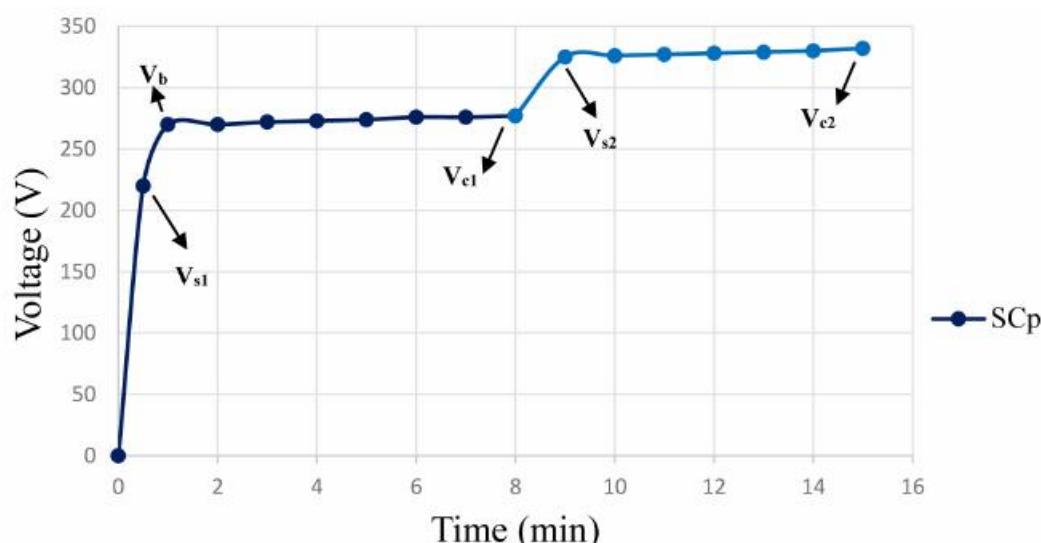
۳- نتایج و بحث

در شکل ۱ منحنی ولتاژ بر حسب زمان برای پوشش دهی به روش دوم مرحله‌ای برای نمونه پوشش دهی شده ابتدا در الکتروولیت سیلیکاتی در مرحله اول به مدت ۸ دقیقه و سپس در الکتروولیت کلسیم فسفاتی در مرحله دوم به مدت ۷ دقیقه (SCp) نشان داده شده است. این منحنی، روند معمول ولتاژ بر حسب زمان حین فرآیند PEO را نشان می‌دهد. در مرحله اول پوشش دهی جرقه‌های اولیه در ولتاژ V_{c1} (ولتاژ شروع جرقه) حدود ۲۷۰ ولت آغاز شده که ظاهری سفیدرنگ و ریز داشته و بیشتر در کناره‌ها توزیع شده است، با افزایش ولتاژ تا ولتاژ شکست (V_b)، ۲۷۰ ولت، رنگ جرقه‌ها به رنگ زرد تغییر کرده که توزیعی یکنواخت دارند. با گذشت زمان و افزایش ولتاژ تا ولتاژ بحرانی (V_{c2})، ۲۸۰ ولت، انرژی جرقه‌ها بیشتر

جدول ۳- ترکیب شیمیایی محلول SBF

رده	واکنش‌دهنده	رده	واکنش‌دهنده	رده
۱	NaCl	۸/۰۳۵	HCl (1M)	۳۹ میلی لیتر
۲	NaHCO ₃	۰/۳۵۵	CaCl ₂	۰/۲۹۲
۳	KCl	۰/۲۲۵	Na ₂ SO ₄	۰/۰۷۲
۴	K ₂ HPO ₄ .3H ₂ O	۰/۲۳۱	Tris	۶/۱۱۸
۵	MgCl ₂ .6H ₂ O	۰/۳۱۱	-	-

* به منظور تنظیم pH (۱-۵ ml) HCl *



شکل ۱- تغییرات ولتاژ بر حسب زمان نمونه پوشش دهی شده دو مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی (SCp).

در مقایسه با اندازه گیری‌های موضعی ضخامت مقطع پوشش توسط SEM در برمی گیرد [۲۲].

زیری پوشش‌ها نیز پس از مرحله دوم تغییر کرده است. پوشش‌دهی در الکتروولیت کلسیم فسفاتی که سطح صاف‌تری ایجاد می‌کند منجر به کاهش زیری سطح در نمونه دوم مرحله‌ای ScP در مقایسه با نمونه تک مرحله‌ای S شده است که در شکل ۳ نیز صاف‌تر شدن سطح و کاهش پستی و بلندی‌ها قابل مشاهده است. در نمونه نیز ScP پس از مرحله دوم بر جستگی‌های گل مانند ایجاد نشده است که احتمالاً به دلیل اثر ماده فسفر از پیش موجود بر روی سطح و مانع بودن لایه اول است [۲۳، ۱۷]. همان‌طور که مشاهده می‌شود در نمونه ScP (شکل ۲-ب) به دلیل افزایش ولتاژ در مرحله دوم و رخ دادن حرقه‌های باشد بیشتر در محل حفرات قبلی، حرفره‌ها درشت‌تر شده و در نمونه CpS (شکل ۲-د) به دلیل کاهش ولتاژ اعمالی در مرحله دوم حفرات کوچک‌تر شده‌اند.

مقاطعه عرضی پوشش‌ها (شکل ۳)، سطوح پوشش و فصل مشترک‌های فلت پوشش ناهموار را نشان می‌دهند که بین‌گرا و اکنش بین زیرلایه تیتانیومی و الکتروولیت و نیز ضخیم شدن موضعی پوشش در محل حرقه‌ها (کاتال‌های تخلیه) است. مشابه همه پوشش‌های PEO، پوشش تشکیل شده غالباً دو لایه است، یک لایه فشرده، نزدیک زیرلایه و یک لایه متخلخل، در فصل مشترک پوشش/الکتروولیت قرار دارد. جدا شدن پوشش از زیرلایه در پوشش حاصل از الکتروولیت کلسیم فسفاتی به روش تک مرحله‌ای (شکل ۳-ج) مشاهده می‌شود. از آنجایی که فسفر به فصل مشترک پوشش از زیرلایه مهاجرت کرده و سبب جدایش در این ناحیه می‌شود [۲۴]. لذا می‌توان گفت که این پوشش در مقایسه با سایر پوشش‌ها چسبندگی کمتری دارد. درحالی که پوشش حاصل از الکتروولیت سیلیکاتی به روش تک مرحله‌ای (شکل ۳-الف) ضخیم بوده و چسبندگی و فشردگی بیشتری دارد. حضور حرفره‌ها در مقطع پوشش ناشی از به دام افتادن حباب‌های گاز اکسیژن در حین فرآیند است که تجمع گاز اکسیژن در بعضی از نقاط، حرفره‌های بزرگ‌تری ایجاد می‌کند [۲۵]. در پوشش دوم مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی (ScP) در مقایسه با پوشش تک مرحله‌ای سیلیکاتی (S) در بعضی مناطق جدا شدن پوشش از زیرلایه نیز مشاهده می‌شود و حرفره‌های درشت‌تری به‌ویژه در قسمت بیرونی لایه دوم حضور دارند (شکل ۳-ب). در پوشش دوم مرحله‌ای کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی (Cap) در مقایسه با پوشش تک مرحله‌ای کلسیم فسفاتی (Cap) یکنواختی بیشتر بوده و جدا شدن پوشش از زیرلایه مشاهده نمی‌شود. درنتیجه با توجه به این مشاهدات می‌توان گفت پوشش‌های دارای سیلیسیم، بین پوشش و زیرلایه پیوستگی بیشتری در مقایسه با پوشش بدون سیلیسیم وجود دارد [۸].

در جدول ۶ نتایج طیف‌سنگی توزیع انرژی (EDS) پوشش‌ها ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در نمونه‌های دوم مرحله‌ای خانصر الکتروولیت مرحله دوم نیز وارد پوشش شده‌اند. در پوشش

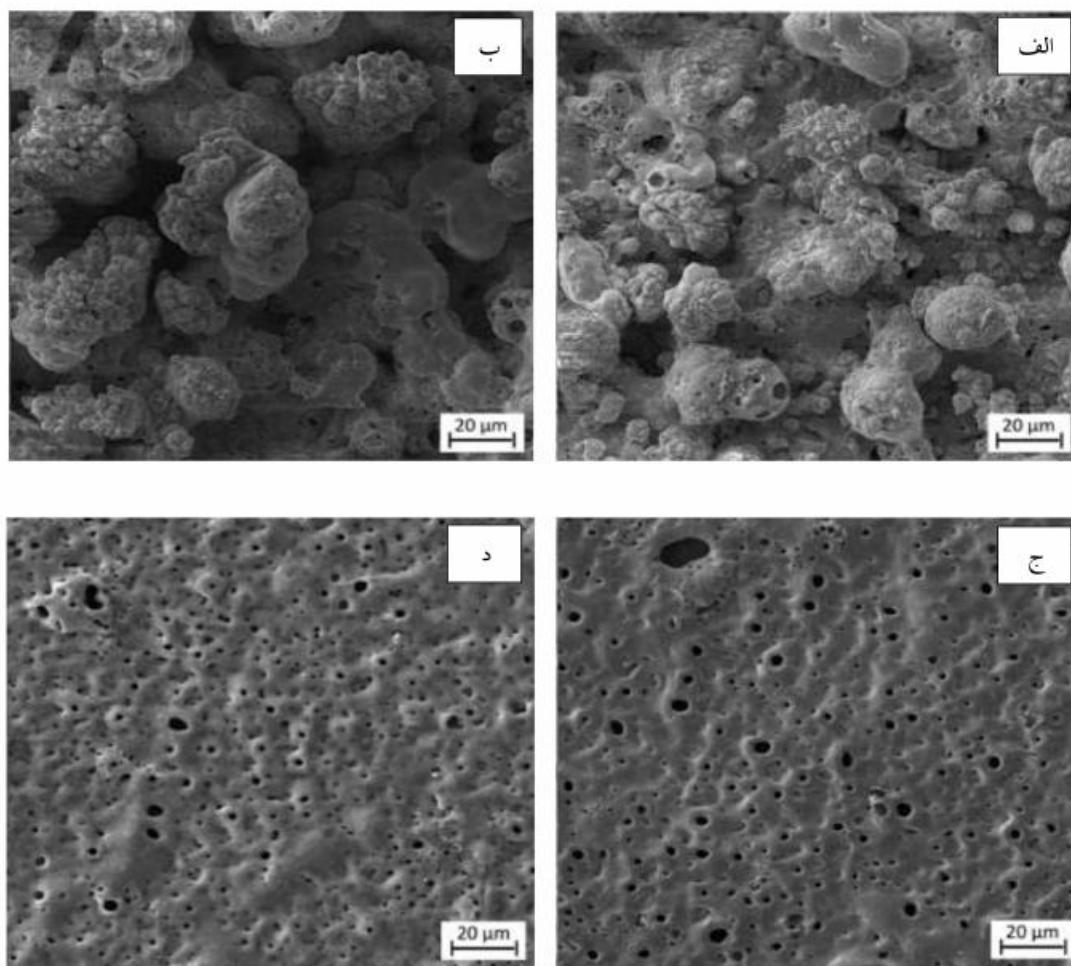
این تفاوت که مقادیر ولتاژ‌های مشخصه به دلیل تغییر مشخصه‌های تخلیه (تعداد، اندازه و رنگ جرقه‌ها) و نرخ‌های افزایش ولتاژ بسته به ترکیب (اجزای الکتروولیت) و هدایت (مقاومت) محلول الکتروولیت، متفاوت است [۳]. در جدول ۴ این مشخصات نشان داده شده است. الکتروولیت فسفاتی در مقایسه با الکتروولیت سیلیکاتی هدایت کمتر و مقاومت بیشتری داشته درنتیجه ولتاژ جرقه بالاتری نیز دارد [۱۷]. بنابراین تفاوت نمونه ScP با نمونه CpS در نسودار ولتاژ-زمان در این است که در مرحله دوم به دلیل ضخامت کمتر لایه اول لذا مقاومت کمتر و بالاتر بودن هدایت الکتروولیت مرحله دوم (سیلیکات) نسبت به الکتروولیت مرحله اول (کلسیم فسفات) ولتاژ اعمالی برای شروع جرقه در مرحله دوم، کمتر بوده و برابر با ولتاژ شروع جرقه در الکتروولیت مرحله دوم (۲۷۰ ولت) است (جدول ۴).

شکل ۲ تصاویر SEM سطح نمونه‌های پوشش داده شده را نشان می‌دهد. مورفولوژی پوشش‌ها نشان دهنده وجود حرفره‌ها از سایز ۰/۲-۰/۳ میکرون بر روی سطح است که به دلیل ماهیت فرآیند PEO ایجاد شده‌اند. مورفولوژی حاصل از الکتروولیت سیلیکاتی به صورت بر جستگی‌های گل مانند است و حرفره‌ها در سطح این بر جستگی‌های نیز حضور دارند در حالی که مورفولوژی پوشش حاصل از الکتروولیت کلسیم فسفاتی سطحی نسبتاً هموار داشته و حرفره‌ها به طور تقریباً یکنواخت در سطح نمونه توزیع شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود با تغییر نوع الکتروولیت، مورفولوژی پوشش حاصل نیز تغییر می‌کند.

مورفولوژی حاصل از پوشش‌های دوم مرحله‌ای مشابه با مورفولوژی مرحله اول پوشش دهنده است، بدین صورت که در پوشش دوم مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی (مرحله اول: پوشش دهنده در الکتروولیت سیلیکاتی) (شکل ۲-ب) مشابه با پوشش تک مرحله‌ای سیلیکاتی (شکل ۲-الف)، بر جستگی‌های گل مانند به همراه حرفره‌ها قابل مشاهده هستند و در پوشش دوم مرحله‌ای کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی (مرحله اول: پوشش دهنده در الکتروولیت کلسیم فسفاتی) (شکل ۲-د) برخلاف پوشش تک مرحله‌ای سیلیکاتی (شکل ۲-ج) حرفره‌ها در سطحی نسبتاً صاف حضور دارند. درواقع می‌توان گفت که در پوشش‌های دوم مرحله‌ای (شکل ۲-ب و ۲-د) مورفولوژی مرحله اول غالب است چراکه ضخامت بیشتری داشته و از طرف دیگر در مرحله دوم پوشش دهنده به دلیل کمتر بودن تماس زیرلایه با الکتروولیت، مانع بودن لایه اول و کاهش تعداد الکترون‌های انتقالی از زیرلایه و نیز کافی نبودن زمان مرحله دوم امکان ایجاد مورفولوژی جدید وجود نداشت‌است (مقادیر ضخامت و زیری در جدول ۵ ارائه شده‌است). ضخامت پوشش‌ها نیز پس از مرحله دوم از ۱۶ میکرون به $17/3$ میکرون در نمونه ScP و از $5/6$ میکرون به $6/1$ میکرون در نمونه CpS افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که ضخامت اندازه گیری شده توسط روش جریان گردابی کمتر از مقادیر اندازه گیری شده با میکروسکوپ SEM است به این دلیل که روش جریان گردابی برای سطوح پوشش کاملاً یکنواخت و صاف مناسب است. همچنین این روش ناجه نسبتاً وسیعی از سطح نمونه را

جدول ۴ - هدایت الکتروولت‌های سیلیکاتی و کلسیم فسفاتی و ولتاژ‌های مشخصه فرآیند

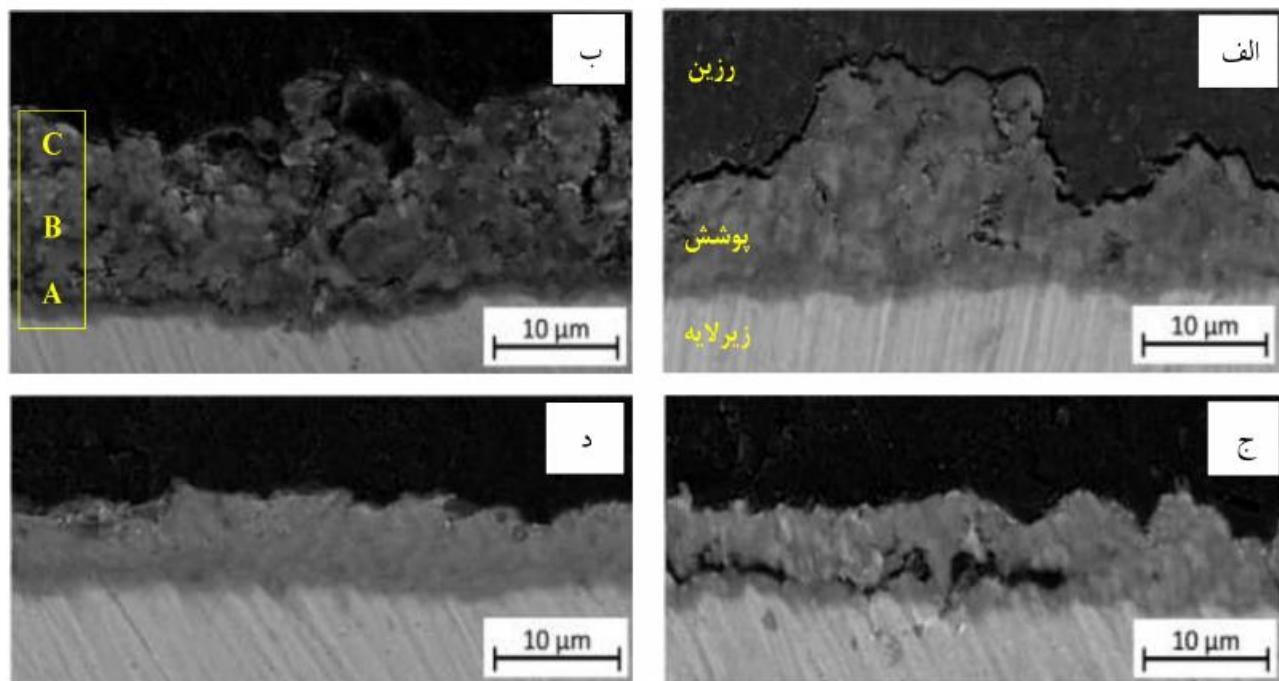
$V_f (\pm 1V)$	$V_c (\pm 1V)$	$V_b (\pm 1V)$	$V_s (\pm 1V)$	pH	هدایت (k) mS/cm	الکتروولت
۳۰۶	۲۸۰	۲۷۰	۲۲۰	۱۲/۸	۳۱/۹	سیلیکاتی
۳۲۶	۳۲۵	۳۰۰	۲۹۰	۷/۸	۷/۲	کلسیم فسفاتی



شکل ۲ - تصاویر SEM سطح نمونه‌های پوشش داده شده به روش PEO: (الف) تک مرحله‌ای سیلیکاتی (SCp)، (ب) دو مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی (SCpS)، (ج) تک مرحله‌ای کلسیم فسفاتی (Cap)، (د) دو مرحله‌ای کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی (CpS).

جدول ۵ - ضخامت و زبری پوشش‌های حاصل از روش PEO در الکتروولت‌های مختلف

نام نمونه	متوسط ضخامت (میکرون)	زبری (Ra) (میکرون)	نام نمونه
تک مرحله‌ای سیلیکاتی (SCp)	۱۶	۶/۲	
تک مرحله‌ای کلسیم فسفاتی (Cap)	۵/۶	۰/۳۴	
دو مرحله‌ای سیلیکاتی - کلسیم فسفاتی (SCpS)	۱۷/۳	۵/۷۲	
دو مرحله‌ای کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی (CpS)	۶/۱	۰/۵۱	



شکل ۲ - مورفولوژی مقاطع عرضی نمونه‌های پوشش داده شده به روش PEO: (الف) تک مرحله‌ای سیلیکاتی کلسیم فسفاتی (SCP)، (ب) دوم مرحله‌ای سیلیکاتی کلسیم فسفاتی (Cap)، (د) دوم مرحله‌ای کلسیم فسفاتی سیلیکاتی (CaTiO₃) (S).

از الکتروولت کلسیم فسفاتی به روش تک مرحله‌ای (Cap) غالباً دارای فازهای کریستالی بوده و حلاوه بر فازهای آناتاز و روتایل دارای فاز تری کلسیم فسفات (TCP) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ و کلسیم تیتانات CaTiO_3 است. در پوشش حاصل از الکتروولت سیلیکاتی به روش تک مرحله‌ای (S) فازی به صورت قله‌ای پهن بین زاویه حدود ۲۰-۲۵ درجه دیده می‌شود که مربوط به حضور فاز خیر کریستالی (آمورف) SiO_2 است [۲۷]. پوشش حاصل از روش دوم مرحله‌ای کلسیم فسفاتی-سیلیکاتی (SCP) نسبتاً کریستالی بود و مقدار ناچیزی فاز خیر کریستالی (آمورف) دارد که ناشی از پوشش دهی در الکتروولت سیلیکاتی در مرحله دوم و تشکیل فاز SiO_2 است.

هیچ فاز کریستالی دارای ترکیبی از Ca و Si در پوشش‌های دوم مرحله‌ای دیده نمی‌شود. در این پوشش فاز CaTiO_3 و مقادیر اندکی HA نیز تشکیل یافته است. در پوشش حاصل از روش دوم مرحله‌ای سیلیکاتی-کلسیم فسفاتی (SCP) فاز آمورف (حضور نقطه ماکریزم در زاویه حدود ۲۰ درجه) به همراه فازهای کریستالی مونتیت (CaHPO_4) و HA حضور دارند. بخش حمده فاز آمورف ناشی از رسوب سطحی سیلیکا است. معمولاً عنصر P و Ca و Si به شکل ترکیبات خیر کریستالی (آمورف) در زمینه TiO_2 حضور دارند. فازهای کریستالی شامل کلسیم و فسفر بسیار اندک بوده و قله فاز مونتیت نیز در زاویه حدود ۲۹ درجه نسبتاً پهن است [۲۷].

دوم مرحله‌ای SCP در مقایسه با حالت تک مرحله‌ای Cap، مقدار کلسیم از ۱/۲ به ۰/۶ کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از تشکیل لایه جدید دارای سیلیسیم بر روی سطح باشد. سیلیسیم تمایل به حضور در سطح دارد [۲۶]. مقدار تیتانیوم نیز پس از انجام مرحله دوم با افزایش ضخامت پوشش و تشکیل پوشش جدید، کاهش یافته است.

در نمونه‌های دوم مرحله‌ای به دلیل اینکه لایه دوم به صورت مجزا از لایه اول دیده نمی‌شود، آنالیز EDS نقطه‌ای در سه نقطه از مقطع، به منظور بررسی عملکرد مرحله دوم انجام گرفت که نتایج آن در جدول ۷ ارائه شده است. آنالیز نقطه‌ای مشخص کننده حضور لایه دوم است. در نمونه SCP هنر کلسیم ناشی از الکتروولت مرحله دوم حضور دارد اما به دلیل رشد لایه دوم در میان برجستگی‌های گل مانند و کم بودن زمان تغییر زیادی در فواصل مختلف از فصل مشترک مشاهده نمی‌شود. در نمونه SCP مقدار سیلیسیم از عمق به سطح افزایش یافته است که به دلیل تشکیل لایه دوم و نفوذ Si به سمت بیرون است [۲۲].

در شکل ۴ نتایج پراش اشعه ایکس (XRD) ارائه شده است. در تحلیل پراش اشعه ایکس (XRD) سطوح تمامی پوشش‌ها فاز آناتاز (نقطه ماکریزم مشخصه ۲۵/۳ درجه)، روتایل (نقطه ماکریزم مشخصه ۲۷/۷ درجه) و TiO₂ ناشی از زیرلایه قابل مشاهده است. پوشش حاصل

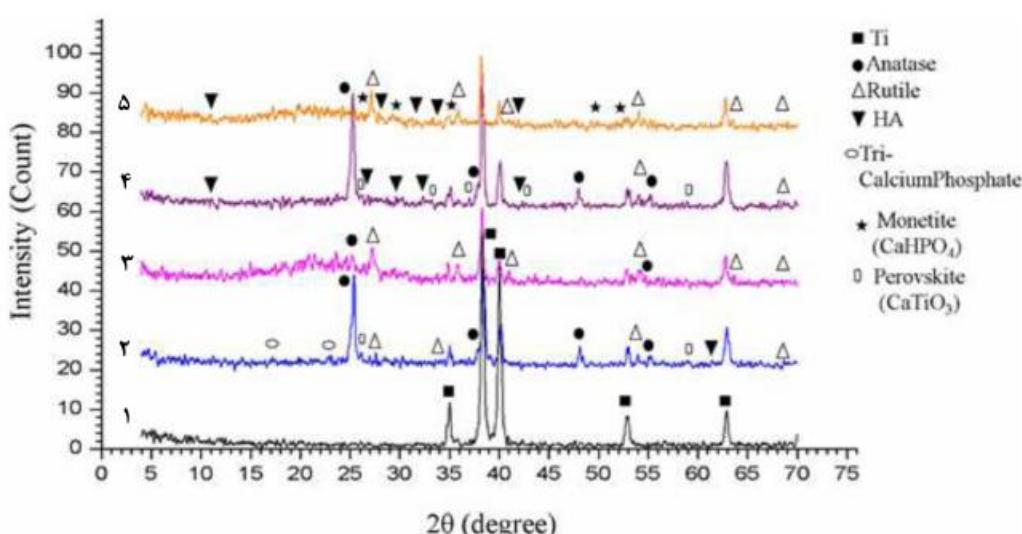
جدول ۶ - طیف‌ستجی توزیع انرژی (EDS) پوشش‌های PEO تک مرحله‌ای سیلیکاتی (S)، دو مرحله‌ای سیلیکاتی کلسیم فسفاتی (SCp)، تک مرحله‌ای کلسیم فسفاتی (Cap)، دو مرحله‌ای کلسیم فسفاتی سیلیکاتی (CpS)

پوشش/عنصر (درصد اتمی)	Na	O	Si	P	Ca	Ti	K	Ca/P
S	۰/۹	۷۱/۷	۱۵/۴	۲/۲	-	۷/۹	۰/۸	-
SCp	۲/۰	۵۶/۷	۱۴/۹	۸/۹	۰/۳	۷/۴	۰/۷	۰/۱۳
Cap	-	۵۶/۱	-	-	۱/۲	۳۲/۸	-	۰/۱۲
CpS	۰/۱	۵۷/۲	۱/۶	۹/۴	۰/۶	۳۱/۷	۰/۰۳	۰/۰۶

جدول ۷ - طیف‌ستجی توزیع انرژی (EDS) نقطه‌ای در سه نقطه از مقطع پوشش‌های PEO تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای

پوشش/عنصر (درصد اتمی)	Na	O	Si	P	Ca	Ti	K	Ca/P
S (A)	۶۲/۲	۶۲/۲	۸/۷	۳/۹	-	۲۲/۲	۱/۲	-
S (B)	۶۱/۹	۶۱/۹	۱۰/۱	۴/۵	-	۲۱/۳	۰/۹	-
S (C)	۷۱/۷	۷۱/۷	۱۵/۴	۲/۲	-	۷/۹	۰/۸	-
SCp (A)	۵۶/۳	۵۶/۳	۱۴	۴/۱	۰/۳	۲۴/۷	۰/۲	۰/۰۶
SCp (B)	۶۲	۶۲	۱۵/۲	۴/۶	۰/۳	۱۷/۸	-	۰/۰۶
SCp (C)	۷۱/۴	۷۱/۴	۱۹/۶	۳/۵	۰/۳	۴	۰/۸	۰/۱
Cap (A)	۵۵	۵۵	-	۸/۹	۰/۷	۳۵/۵	-	۰/۰۷
Cap (B)	۵۳/۳	۵۳/۳	-	۱۰/۵	۰/۷	۳۴/۷	-	۰/۰۶
Cap (C)	۶۲/۳	۶۲/۳	-	۸/۷	۱/۱	۲۷/۴	۰/۲	۰/۱۳
CpS (A)	۶۳/۳	۶۳/۳	۱/۷	۹/۴	۱/۱	۲۷/۵	-	۰/۱۶
CpS (B)	۶۴	۶۴	۲/۱	۶	۰/۸	۲۶/۶	-	۰/۱۴
CpS (C)	۶۰/۷	۶۰/۷	۲/۵	۹/۲	۸/۴	۱۹/۶	۰/۰۶	۰/۲۳

*: نقطه نزدیک فصل مشترک، B: نقطه میانی، C: نقطه نزدیک سطح در مقطع پوشش‌ها

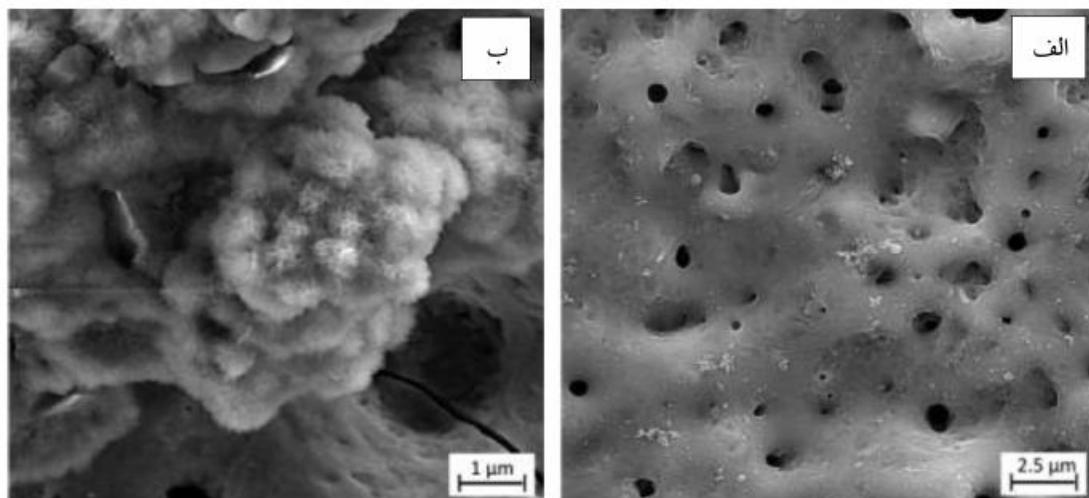


شکل ۸ - ترکیب فازی پوشش‌های اکسیدی ایجاد شده از روش‌های تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای: (۱) زیرلایه تیناتیوم بدون پوشش، (۲) Cap، (۳) CpS، (۴) CpS

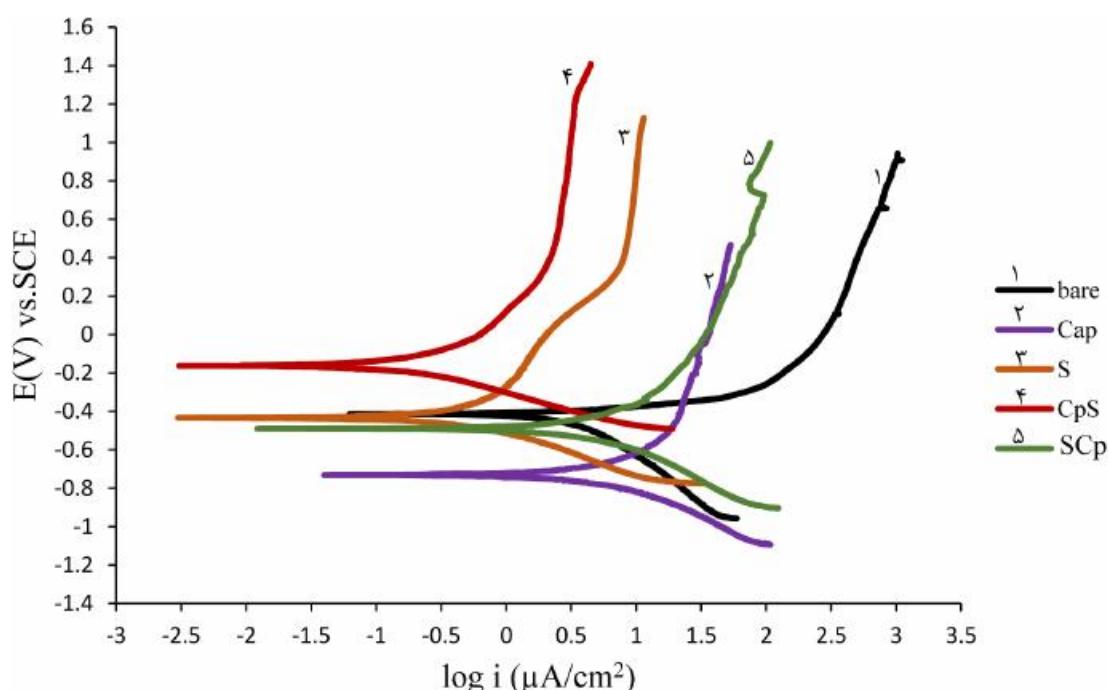
در شکل ۵ تصویر میکروسکوب SEM پوشش CpS (شکل ۲-د) در دو بزرگنمایی بیشتر نشان داده شده است که حضور ذراتی بر روی سطح به‌وضوح قابل مشاهده است. آنالیز EDS نقطه‌ای و مورفلوژی کرم مانند [۲۸] بیانگر حضور هیدروکسی آپاتایت استخوانی است (شکل ۵-ب) که با یافته‌های آنالیز پراش اشعه ایکس با وجود ضعیف بودن قله هیدروکسی آپاتایت مطابقت دارد.

شکل ۶، منحنی‌های پلاریزاسیون نمونه‌ها را پس از یک ساعت غوطه‌وری در محلول شبیه‌سازی شده بدن (SBF) در کنار

اندیس گذاری الگوهای اشعه ایکس توسط نرم‌افزار X'pert الجام گرفت، کلیه قلمها به ترتیب مطابق JCPDS-Card No.00-044-1294 (تیتانیم)، JCPDS-Card No.00-004-0477 (آناتاز)، JCPDS-Card No. 01 - 076 - 0326 (روتایل)، JCPDS-Card No.00-002-0786 (تری کلسیم فسفات)، JCPDS-Card No.01-076-032 (هیدروکسی آپاتایت)، JCPDS - Card No. 00 - 003 - 0398 (مونتیت)، JCPDS-Card No.01-082-0232 (Perovskite) بودند.



شکل ۵ - تصویر میکروسکوب SEM پوشش CpS در دو بزرگنمایی بالاتر.



شکل ۶ - منحنی‌های پلاریزاسیون نمونه بدون پوشش (bare) به همراه دارای پوشش تک مرحله‌ای کلسیم‌فسفاتی (Cap)، سیلیکاتی (S) و دوم مرحله‌ای کلسیم‌فسفاتی - سیلیکاتی - کلسیم‌فسفاتی (SCp) و دوم مرحله‌ای SBF پس از یک ساعت غوطه‌وری در محلول.

جدول ۸ - داده‌های الکتروشیمیایی به دست آمده از آزمون پلاریزاسیون پوشش‌های تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای پس از یک ساعت غوطه‌وری در محلول SBF

Bc ± 0.003 (V/dec)	Ba ± 0.003 (V/dec)	Rp(Ω)	Ecorr ± 3 (mV)	icorr ± 0.1 ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)	نمونه
۰/۳۶	۰/۱۴	۷۵۰۵	-۴۱۲	۳/۴	bare
۰/۱۸	۰/۲۶	۹۹۳۸	-۷۳۲	۲/۶	Cap
۰/۱۲	۰/۱۶	۲۷۳۵۷۰	-۱۶۱	۰/۰۹	CpS
۰/۱۳	۰/۲۷	۱۰۴۳۶۰	-۴۳۵	۰/۲۴	S
۰/۱۶	۰/۲۵	۱۲۷۸۱	-۴۹۰	۱/۹۸	SCp

که این رابطه تخمین درستی از میزان تخلخل پوشش‌های دو مرحله‌ای ارائه نمی‌دهد، به این دلیل که تشکیل پوشش جدید در مرحله دوم احتمالاً منجر به پرشدن تخلخل‌های پیشین و ایجاد تخلخل‌های جدید می‌گردد.

$$P = \left[\left(\frac{R_{ps}}{R_{pc}} \right) * 10^{-|\Delta E_{corr}|/\beta_a} \right] * 100 \quad (1)$$

در این رابطه، P میزان تخلخل کل پوشش (بر حسب درصد)، R_{ps} مقاومت پلاریزاسیون نمونه بدون پوشش، R_{pc} مقاومت پلاریزاسیون نمونه دارای پوشش، ΔE_{corr} اختلاف پتانسیل خوردگی بین نمونه پوشش داده شده و بدون پوشش و β_a شبیه تألف آندی نمونه بدون پوشش است.

با توجه به رابطه فوق، پوشش دو مرحله‌ای SCp بالاترین میزان تخلخل و پوشش دو مرحله‌ای CpS کمترین میزان تخلخل را دارد. تصاویر سطح و مقطع پوشش‌ها بیانگر پوشش تقریباً یکنواخت با حفره‌های داخلی کمتر، فشردگی بیشتر و چسبندگی مناسب در پوشش ایجاد شده CpS (شکل ۳-د) است. در حالی که در تصویر مقطع نمونه SCp نیز حفره‌های درشت مشهودند (شکل ۳-ب) اما در تصویر SEM از سطح آن (شکل ۲-ب) به دلیل برجستگی‌های موجود تخلخل‌های داخلی قابل تشخیص نیستند. لذا پوشش دو مرحله‌ای CpS بالاترین مقدار پتانسیل خوردگی و مقاومت پلاریزاسیون و کمترین دانسیته جریان را دارد که نشان‌دهنده تمایل به خورد شدن بسیار کم این پوشش و بهبود خواص خوردگی آن است.

تیتانیوم زیرلایه به عنوان مرجع نمایش می‌دهد. مقایسه بین داده‌های بدست آمده از آزمون پلاریزاسیون به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش‌ها، در جدول ۸ ارائه شده است.

با توجه به منحنی‌های بدست آمده و داده‌های استخراج شده از منحنی پلاریزاسیون، مشاهده می‌شود که نمونه‌های پوشش داده شده نسبت به زیرلایه بدون پوشش دانسیته جریان خوردگی کمتری دارند که نشان‌دهنده مقاومت به خوردگی و پایداری شیمیایی بالاتر آن‌هاست. جریان خوردگی تمامی پوشش‌ها نسبت به زیرلایه بدون پوشش کاهش یافته و مقاومت پلاریزاسیون نسبت به زیرلایه افزایش یافته است.

پوشش دو مرحله‌ای Cap (کلسیم‌فسفاتی - سیلیکاتی) نسبت به پوشش تک مرحله‌ای خود، (کلسیم‌فسفاتی)، جریان خوردگی بسیار کمتری دارد که احتمالاً به دلیل کوچک‌تر بودن حفره‌های پوشش دو مرحله‌ای است. در حالی که پوشش دو مرحله‌ای SCp (مرحله اول: الکتروولیت سیلیکاتی، مرحله دوم: الکتروولیت کلسیم‌فسفاتی) نسبت به پوشش تک مرحله‌ای خود، S (الکتروولیت سیلیکاتی)، جریان خوردگی بالاتری دارد که دلیل آن می‌تواند ناشی از بزرگ‌تر شدن حفره‌ها، کاهش چسبندگی لایه اول ناشی از اهمال ولتاژ بالا بهصورت ناگهانی در مرحله دوم پوشش دهی باشد. میزان تخلخل پوشش یکی از ویژگی‌های مهم است که بر روی خواص مقاومت به خوردگی پوشش بسیار مؤثر است. یکی از روش‌های تعیین میزان تخلخل پوشش روش PEO است. در این پژوهش، برای مقایسه و ارزیابی تخلخل پوشش‌های PEO از تصاویر SEM و نیز معادله پیشنهادی (رابطه ۱) توسط لیل (Lale) و همکارانش [۲۵] استفاده شد. البته لازم به ذکر است

نتیجه‌گیری

- ۱- پوشش حاصل از هر دو روش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای PEO در الکترولیت‌های سیلیکاتی و کلسیم فسفاتی، متخلخل و دولایه است و روش دو مرحله‌ای سبب افزایش ضخامت پوشش می‌شود.
- ۲- در روش PEO دو مرحله‌ای ابتدا در الکترولیت سیلیکاتی سپس در الکترولیت کلسیم فسفاتی (پوشش SCP) ضخامت نسبتاً قابل توجه لایه اول (۱۶ میکرون) احتمالاً مانع تماس زیرلایه با الکترولیت در مرحله دوم پوشش دهی و درنتیجه انتقال کمتر الکترون بین زیرلایه و الکترولیت و درنهایت سبب کاهش سرعت انتقال الکترون‌ها می‌شود. افزایش ولتاژ شکست در مرحله دوم منجر به درشت‌تر شدن جرقه‌ها و حفره‌های موجود در پوشش نسبت به حالت تک مرحله‌ای و تضعیف خواص خوردگی می‌گردد.
- ۳- در هر دو پوشش دو مرحله‌ای CpS و SCP در مقایسه با پوشش‌های تک مرحله‌ای خود (به ترتیب Cap و S)، فازهای کلسیم فسفاتی جدید به ویژه هیدروکسی آپاتایت ایجاد می‌شود که این فازها در بهبود خواص زیستی مفید واقع شده‌اند.
- ۴- پوشش حاصل از روش PEO چه به صورت تک مرحله‌ای و چه به صورت دو مرحله‌ای خواص مقاومت به خوردگی در محلول شیوه‌سازی شده بدن (SBF) زیرلایه تیتانیوم را بهبود بخشید. دلیل این امر تشکیل لایه‌ای مانع و ضخیم بر روی سطح است که سطح زیرلایه را از محلول جدا می‌کند.
- ۵- پوشش به دست آمده از روش دو مرحله‌ای در حالت کلسیم فسفاتی - سیلیکاتی (CpS)، خاصیت مقاومت به خوردگی در محلول SBF، پس از یک ساعت خوطه‌وری را بیشتر بهبود بخشیده و بیشترین حفاظت را ایجاد می‌کند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایت دانشگاه صنعتی شریف در انجام این تحقیق توسط گرنت شماره ۹۴۰۳۰۶ کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مراجع

- [1] M. Shokouhfar, C. Dehghanian, M. Montazeri, and A. Baradaran, "Preparation of ceramic coating on Ti substrate by plasma electrolytic oxidation in different electrolytes and evaluation of its corrosion resistance: Part II," APPLIED SURFACE SCIENCE, Vol. 258, 2012, Pp. 2416-2423.
- [2] L.-H. Li, Y.-M. Kong, H.-W. Kim, Y.-W. Kim, H.-E. Kim, S.-J. Heo, et al., "Improved biological performance of Ti implants due to surface modification by micro-arc oxidation," BIOMATERIALS, Vol. 25, 2004 Pp. 2867-2875.
- [3] V. K, R. N, S. D, S. M, B. Ac, M. V, et al., "Role of electrolyte chemistry on electronic and in vitro electrochemical properties of micro-arc oxidized titania films on Cp Ti," ELECTROCHIMICA ACTA, Vol. 105, 2013, Pp. 468-480.
- [4] L. Le Guehenneuc, A. Soueidan, P. Layrolle, and Y. Amouriq, "Surface treatments of titanium dental implants for rapid osseointegration," DENT MATER, Vol. 23, 2007, Pp. 844-54.
- [5] A. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland, A. Matthews, and S. Dowey, "Plasma electrolysis for surface engineering," SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, Vol. 122, 1999, Pp. 73-93.
- [6] S. Abbasi, M. R. Bayati, F. Golestan-Fard, H. R. Rezaei, H. R. Zargar, F. Samanipour, et al., "Micro arc oxidized HA - TiO₂ nanostructured hybrid layers-part I: Effect of Voltage and growth time," APPLIED SURFACE SCIENCE, Vol. 257, 2011, Pp. 5944-5949.
- [7] W. Zhang, K. Du, C. Yan, and F. Wang, "Preparation and characterization of a novel Si-incorporated ceramic film on pure titanium by plasma electrolytic oxidation," APPLIED SURFACE SCIENCE, Vol. 254, 2008 Pp. 5216-5223.

- [8] H. Hu, X. Liu, and C. Ding, "Preparation and cytocompatibility of Si-incorporated nanostructured TiO₂ coating," *Surface and Coatings Technology*, Vol. 204, 2010, Pp. 3265-3271.
- [9] Q. Wang, H. Hu, Y. Qiao, Z. Zhang, and J. Sun, "Enhanced Performance of Osteoblasts by Silicon Incorporated Porous TiO₂ Coating," *Journal of Materials Science & Technology*, Vol. 28, 2012, Pp. 109-117.
- [10] D. Babilas, K. Służalska, A. Krzakala, A. Maciej, R. P. Socha, G. Dercz, et al., "Plasma electrolytic oxidation of a Ti-15Mo alloy in silicate solutions," *Materials Letters*, Vol. 100, 2013, Pp. 252-256.
- [11] L. Wang, L. Shi, J. Chen, Z. Shi, L. Ren, and Y. Wang, "Biocompatibility of Si-incorporated TiO₂ film prepared by micro-arc oxidation," *Materials Letters*, Vol. 116, 2014, Pp. 35-38.
- [12] F. Einkhah, K. M. Lee, M. A. F. Sani, B. Yoo, and D. H. Shin, "Structure and corrosion behavior of oxide layer with Zr compounds on AZ31 Mg alloy processed by two-step plasma electrolytic oxidation," *Surface and Coatings Technology*, Vol. 238, 2014, Pp. 75-79.
- [13] S. Tsunekawa, Y. Aoki, and H. Habazaki, "Two-step plasma electrolytic oxidation of Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn for wear-resistant and adhesive coating," *Surface and Coatings Technology*, Vol. 205, 2011, Pp. 4732-4740.
- [14] E. Matykina, R. Arrabal, P. Skeldon, and G. E. Thompson, "Investigation of the growth processes of coatings formed by AC plasma electrolytic oxidation of aluminium," *Electrochimica Acta*, Vol. 54,, 2009, Pp. 6767-6778.
- [15] A. Madhan Kumar, S. H. Kwon, H. C. Jung, and K. S. Shin, "Corrosion protection performance of single and dual Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) coating for aerospace applications," *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 149-150, 2015, Pp. 480-486.
- [16] S. Abbasi, F. Golestani-Fard, H. R. Rezaie, and S. M. M. Mirhosseini, "MAO-derived hydroxyapatite/TiO₂ nanostructured multi-layer coatings on titanium substrate," *APplied Surface Science*, Vol. 261, 2012, Pp. 37-42.
- [17] E. Matykina, F. Monfort, A. Berkani, P. Skeldon, G. E. Thompson, and P. Chapon, "Tracing locations of new coating material during spark anodizing of titanium," *Philosophical Magazine*, Vol. 86, 2006, Pp. 49-66.
- [18] R. Arrabal, E. Matykina, P. Skeldon, G. E. Thompson, and A. Pardo, "Transport of Species during Plasma Electrolytic Oxidation of WE43-T6 Magnesium Alloy," *Journal of The Electrochemical Society*, Vol. 155, 2008, p. C101.
- [19] R. F. Zhang, "Film formation in the second step of micro-arc oxidation on magnesium alloys," *Corrosion Science*, Vol. 52, 2010, Pp. 1285-1290.
- [20] G. Wei-Chao, L. Guo-Hua, C. Huan, C. Guang-Liang, F. Wen-Ran, Z. Gu-Ling, et al., "Investigation of morphology and composition of plasma electrolytic oxidation coatings in systems of Na₂SiO₃-NaOH and (NaPO₃)₆-NaOH," *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 182, 2007, Pp. 28-33.
- [21] T. Kokubo and H. Takadama, "How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?," *Biomaterials*, Vol. 27, May 2006, Pp. 2907-15.
- [22] S. Aliasghari, P. Skeldon, and G. E. Thompson, "Plasma electrolytic oxidation of titanium in a phosphate/silicate electrolyte and tribological performance of the coatings," *APplied Surface Science*, Vol. 316, 2014, Pp. 463-476.

- [23] J. A. Curran, H. Kalkancı, Y. Magurova, and T. W. Clyne, "Mullite-rich plasma electrolytic oxide coatings for thermal barrier applications," *Surface and Coatings Technology*, Vol. 201, 2007, Pp. 8683-8687.
- [24] S. Aliasghari, T. Hashimoto, P. Skeldon, and G. E. Thompson, "Effect of Chloride Ions in Plasma Electrolytic Oxidation of Titanium," *ECS Electrochemistry Letters*, Vol. 3, 2014, Pp. C17-C20.
- [25] Y. Gao, A. Yerokhin, and A. Matthews, "DC plasma electrolytic oxidation of biodegradable cp-Mg: In-vitro corrosion studies," *Surface and Coatings Technology*, Vol. 234, 2013, Pp. 132-142.
- [26] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, A. Žekić, et al., "Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate," *APplied Surface Science*, Vol. 265, 2013, Pp. 226-233.
- [27] Y. Zhang, E. Matykina, P. Skeldon, and G. E. Thompson, "Calcium and titanium release in simulated body fluid from plasma electrolytically oxidized titanium," *J Mater Sci Mater Med*, Vol. 21, Jan 2010, Pp. 81-8.
- [28] H. Hu, Y. Qiao, F. Meng, X. Liu, and C. Ding, "Enhanced apatite-forming ability and cytocompatibility of porous and nanostructured TiO₂/CaSiO₃ coating on titanium," *Colloids Surf B Biointerfaces*, Vol. 101, Jan 1 2013, Pp. 83-90.